

# Masa naprawcza SF80

(Füll - und Reparaturmasse SF 80)

- > **szybkoschnąca**
- > **gładka i twarda po związaniu**
- > **przyspiesza prace posadzkarskie**
- > **nadaje się również pod parkiet**



## Właściwości produktu

Uzslachetniona dodatkiem żywic syntetycznych, szybko wiążąca o dużej twardości i wytrzymałości, tworząca gładką - pozbawioną naprężeń i pęknięć - powierzchnię, hydraulicznie utwardzająca masa naprawcza.

## Zastosowanie

Tylko do użytku wewnętrznego. Do naprawiania i wyrównywania schodów, podestów oraz wypełniania głębokich ubytków powierzchni. Również bezpośrednio pod wykładziny lub parkiety w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

## Dane produktu

Opakowanie:

25 kg worek      40 worków / 1.000 kg na paletę

Magazynowanie:

W warunkach suchych, na paletach, w zamkniętych opakowaniu ok. 6 miesięcy

## Parametry techniczne

*Dane dotyczą warunków: 20°C i 55% wilgotność względna powietrza*

Zapotrzebowanie wody:	ok. 0,22 l/kg
utwardzenie wstępne:	po ok. 45 min.
czas użycia:	15 - 20 min.
temp. użycia:	> +10° C
układanie następnych warstw:	po ok. 2 - 3 godz.
max. grubość warstwy:	50 mm

## Badany zgodnie z

Deklaracja Zgodności z PN-EN 13 813 Klasa CT C30 F5  
Atest Higieniczny PZH  
Karta Charakterystyki (Karta Bezpieczeństwa)

## Stosowanie

### Zalecane narzędzia:

Wolnoobrotowe mieszadło elektryczne, paca stalowa, duże wiadro do mas, małe wiaderko pomiarowe do odmierzania wody.

### Podłoże:

Musi być szorstkie, bez substancji zmniejszających przyczepność (pyły, bitumy, tłuszcze), resztek słabych klejów, odpowiednio mocne (odpowiadać przewidzianym obciążeniom), wiek podkładów podłogowych powinien być powyżej 28 dni.

Odpowiednie są wszelkie mineralne podłoża budowlane.

Nie stosować bezpośrednio na drewno, metal, tworzywa sztuczne.

Podkłady cementowe powinny mieć wilgotność poniżej 2,0% CM a podkłady anhydrytowe poniżej 0,5% CM. Mleczko cementowe należy usunąć poprzez śrutowanie lub szlifowanie, słabe i luźne fragmenty należy frezować lub skuć i uzupełnić. Niepracujące pęknięcia w podkładzie podłogowym należy poszerzyć, poprzecznie do rysy wykonać nacięcia co ok. 20\*30 cm na 1/2 grubości podkładu, dokładnie odkurzyć i umieścić tam kłamy lub pręty stalowe, następnie całość wypełnić żywicą Murexin 2K HOCO 24 i powierzchniowo zasypać piaskiem kwarcowym 0,3+0,9 mm.

**SF80, ważna od: 01.06.2009, TKO, stron 2**

## Technika klejenia wykładzin i parkietów

### Gruntowanie podłoża:

Podłoża chłonne (cementowe) należy oszlifować, odkurzyć i obficie zagruntować: Murexin D1 (1:3 do 1:1 z wodą) i pozostawić do wyschnięcia przez ok. 2+3 godziny, lub Murexin Podkład penetrujący D7 lub LF1 i pozostawić do wyschnięcia przez ok. 15 minut. Gruntowanie powtórzyć jeśli podłoże tego wymaga.

Podłoża niechłonne (ok. lastriko) należy odtłuścić, oszlifować, odkurzyć i zagruntować: Murexin D4 i pozostawić do wyschnięcia przez ok. 1 godzinę.

Podłoża anhydrytowe należy oszlifować papierem P16 i zagruntować: Murexin EP70BM i zasypać piaskiem kwarcowym 0,3-0,9 mm w ilości ok. 2,0-2,5 kg/m<sup>2</sup>. Podłoża z resztkami twardych klejów należy szcztokować lub frezować, odkurzyć i zagruntować: Murexin EP70BM i zasypać piaskiem kwarcowym 0,3-0,9 mm w ilości ok. 2,0-2,5 kg/m<sup>2</sup>.

### Wykonanie:

Nanosić świeżą masę równomiernie - do żądanej grubości warstwy (max. 50 mm) - możliwie w jednym ciągu technologicznym. Przygotować jej tylko tyle, ile można zużyć w przeciągu ok. 15 min. Przy nakładaniu wielowarstwowym, kolejną warstwę nanosić natychmiast po wstępnym - umożliwiającym chodzenie - stwardnieniu poprzedniej (ok. 45 min.). Przy dłuższych przerwach stosować Podkład gruntujący D1. Po 15 - 20 min. masa jest już na tyle twarda, że można ją już obrabiać (np.: obcinać kanty przy wyrównywaniu schodów) oraz na tyle plastyczna, że można ją jeszcze - przed pełnym utwardzeniem - formować i wygładzać. W przypadku warstw grubszych tj. powyżej 10 mm, można dodać do 35% piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,3 - 0,9 mm. Zbyt duża ilość wody powoduje zmniejszenie wytrzymałości! Nie dodawać żadnych innych materiałów!

### Dodatkowe wskazówki:

Nie nakładać przy temperaturze gruntu poniżej +10°C. Idealna temperatura obróbki w zakresie od +16°C do +22°C.

### Ważne informacje

Przestrzegać norm, obowiązujących przepisów oraz zaleceń podanych w niniejszej karcie technicznej! Nie prowadzić prac w temperaturze niższej niż +5°C. Wysoka wilgotność oraz niskie temperatury mogą być przyczyną wydłużenia czasu wiązania. Wysoka temperatura produktu może przyczynić się do przyspieszenia wiązania. Nie dodawać żadnych obcych materiałów.

### Bezpieczeństwo i higiena pracy

BHP: przestrzegać specyfikacji oraz informacji o stosowaniu, czyszczeniu i utylizacji podanych w Karcie Charakterystyki produktu.

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozległym doświadczeniu, została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest ofertą w rozumieniu prawa czy też gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. Dla dobra naszych materiałów dołączamy ją w ramach warunków sprzedaży i dostawy. Aby zapobiegać ryzyku popełnienia błędów zawarto również określone (ograniczone) informacje. Naturalnie nie mogą być tam dokładnie opisane wszystkie dotychczasowe i możliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, które dla fachowców są oczywiste. Użytkownik może w przypadku niejasności przeprowadzić próbę na miejscu budowy na własną odpowiedzialność. Nie jest też zwolniony z obowiązku z fachowej obróbki i stosowania. W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.